

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-044

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权
注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》。根据本次激励计划和相关法律法规的相关规定，公司拟对合计 372.6636 万份股票期权予以统一注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-035）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经其审核确认，上述 372.6636 万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司 2021 年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会

二〇二四年五月二十三日